自動車用AI-Mg-Si系合金のナノ析出物解析

Characterization of Nano-Scale Fine Precipitates in Al-Mg-Si Alloys for Automotive Applications

佐賀 誠^{*(1)} 丸山直 紀^{*(2)} Makoto SAGA Naoki MARUYAMA

抄 録

自動車のボディパネルに適用されるAI-Mg-Si合金の時効析出過程に関する研究は数多く行われているが,各時 効過程における析出相の組成および構造については必ずしも明確であるとは言い難い。優れた塗装焼付け硬化性 を有する合金設計に資するために,nm領域における組成および構造に関する情報を得ることが可能な電界放射型 透過電子顕微鏡を用いて,本系合金の析出挙動を調査した結果について報告した。

Abstract

Bake-hadenable Al-Mg-Si alloys are well used for the automotive body sheets. There are many reports concerned about the precipitation sequence in Al-Mg-Si alloys, although the chemical composition and the structure of the precipitates are not fully clarified. The purpose of this study is to investigate the chemical composition and the structure of the precipitates by using field emission transmission electron microscope equipped with energy dispersive X-ray spectroscope (EDS).

1. 緒 言

近年,自動車の車体軽量化を目的としたアルミニウム合金のボ ディパネルへの適用が進展しつつある。日本国内においては,成形 加工性の観点からAI-Mg系合金が使用される場合が従来は多かった が,今後は塗装焼付け硬化性を有することからさらなる薄肉軽量化 を可能とし得るAI-Mg-Si系合金がボディパネル用アルミニウム合金 の主流となる傾向にある。新日本製鐵は,このような需要家動向に 対して最適な材料提供を行うべく,自動車用アルミニウム合金の開 発を行っている。

本系合金の塗装焼付け硬化性は,析出強化により発現する。現状 の自動車製造ラインにおける塗装焼付け工程の熱処理条件という制 約の中で大きな析出強化量を得るために,合金成分や熱処理方法に 関する研究が国内外で行われてきている^{1,4})。合金成分としては, AI-Mg₂Siの擬二元系バランス合金に対して,過剰にSiを添加するこ とによって時効性が大きく向上することが知られており^{5,6},実用材 は殆どがこの過剰Si型合金である。

優れた塗装焼付け硬化性を備えた合金設計を行うためには,塗装 焼付け処理中に形成される析出相の構造や組成に関する情報を得る ことは極めて重要となる。時効析出過程に関する研究も数多く行わ れてきており,析出相の構造や組成に関しては種々の報告⁷⁻¹⁰⁾がある ものの,必ずしも明確になっているとは言えない。これは塗装焼付 け処理時に形成される析出物のサイズが高々数nm程度と極めて微細 であることが大きな障害になっているためと考えられる。

そこで,nm領域における組成および構造に関する情報を得ること が可能な電界放射型透過電子顕微鏡を用いて,AI-Mg-Si系合金の塗 装焼付け硬化性を左右するnmオーダーの微細析出物のキャラクタリ ゼーションを行った結果について報告する。

2. 実験方法

表1に示した化学組成を有するMg₂Si量約1%のバランス合金Aおよびこれに約0.5%過剰にSiを含有させた過剰Si合金Bを溶製し,大気中にて803Kで46.8ksの均質化処理を施した後,熱間圧延および冷間圧延により1mm厚さの板を作製し,供試材とした。

本系合金の析出過程は過飽和固溶体→G.P. Iゾーン→ "中間相→ '中間相→ 平衡相を経るとされており,443~453Kの塗装焼付け 温度で析出して強度上昇に寄与するのは "中間相(準安定相)であ る⁴⁾。そこで, "相のキャラクタリゼーションを中心に 湘およ び 平衡相と比較して行うために, "相、 相および 平衡相 を,供試材に対して823Kで1.8ksの溶体化処理を施して水焼入れを 行った後に直ちに以下の人工時効処理を行うことによって析出させ た。人工時効処理条件は, '相, 相および 平衡相それぞれ, 448Kで32.4kg(最高硬度近傍), 523Kで3.6ks, 623Kで7.2kg(ともに過 時効段階)である。析出状態は示差走査型熱量計(Differential Scanning Calorimetry, DSC)を用いて評価した。昇温速度は20K/sとした。

表1 供試材の化学成分 Chemical compositions of the used alloys (mass%)

	Mg	Fe	Si	Cr	Zn	Ti	AI	Mg ₂ Si	Excess Si
Balanced alloy	0.63	0.05	0.35	<0.01	<0.01	0.01	Bal.	0.96	0.02
Excess-Si alloy	0.64	0.01	0.81	<0.01	<0.01	<0.01	Bal.	0.95	0.45

また,透過電子顕微鏡観察用の薄膜試料は,1mm厚の上記時効 材を50µmまで機械研摩した後,253Kに冷却したメタノール:硝酸 = 2:1の混合溶液中で電解研摩を行うことによって作製した。

析出物のキャラクタリゼ - ションは,加速電圧200keVのエネル ギー分散型X線分析機能を備えた電界放射型透過電子顕微鏡日立製 作所HF-2000)により,構造および組成解析を通して行った。組成定 量分析はkevex-QUANTEXによるEDSスタンダードレス法を用い, また構造解析はnmプロープ電子回折法により行った。

3. 実験結果および考察

図1に過剰Si合金Bの溶体化・焼き入れ処理を行ったままの場合 (a),溶体化・焼入れ処理後448Kで32.4ksの時効処理を行った場合 (b),溶体化・焼入れ処理後523Kで3.6ksの時効処理を行った場合 (c)のDSC曲線を示した。熱分析とTEM観察を併用した研究報告に 基づき^{2,10,11)},DSC曲線上に認められる360K,540K,580K近傍の発 熱ピークはそれぞれG.P.Iゾーン, "相, 相の析出と対応して おり,490K,550K近傍の吸熱ピークはG.P.Iゾーン, "相の溶解 に対応すると考えた。

溶体化処理のままのDSC曲線(a)には '相の析出に相当する540K 近傍の発熱ピーク, 相の析出に相当する580K近傍の発熱ピーク が認められるが,溶体化後448K時効材には '相の析出に相当する 発熱ピークが無くなり, '相の溶解に相当する吸熱ピークが550K 近傍に認められるようになる。また溶体化後523K時効材にはさらに

'相の析出に相当する580K近傍の発熱ピークが認められなくな る。一方,バランス合金Aの場合もピーク温度がややずれるもの の,ほぼ同様な傾向を示した。DSC分析の結果を基に,両合金とも に448K時効材,523K時効材の主析出相は,それぞれ "相, 相 であると判断した。



図 1 過剰Si合金Bの溶体化処理のまま(a),448K時効材(b),523時 効材(c)のDSC曲線

DSC cueves for the alloy B as solutionized and quenched (a), aged at 448K for 32.4ks (b), and aged at 523K for 3.6ks (c)

3.1 448K時効材中のβ "析出相の構造



図 2 バランス合金A 448K時効材の高分解能電子顕微鏡像 nmプロープ電子回折図形 制限視野電子回折図形 High resolution electron micrograph (a), nano-diffraction pattern (b), and selected area diffraction pattern (c) of phase in the alloy A aged at 448K for 32.4ks

子を有しており, -AI母相に対して(100) /(3-10)_{-AI}, (010) /(230)_{-AI}の結晶方位関係を有していることがわかった。 また -AI母相3つの<100>_{-AI}に対して4つの等価な方向が存在 するので,合計12種類の可能な方位関係が存在することになる。過 剰Si合金Bにおける '相においても同様な電子回折図形が得られ, 結晶格子および格子定数の相違は認められなかった。

3.2 523K時効材中の が出相の構造

バランス合金A,過剰Si合金Bともに523K時効材中には,六方晶 および斜方晶の2種類の結晶格子を有した棒状の析出物が観察され た。六方晶の結晶格子を有した 相は,松田ら¹²の報告とほぼ符 合する。一方,斜方晶の 相については典型的なnmプロープ電子 回折図形およびその模式図を図3に示す。nmプロープ電子回折図形 より求めた格子定数はa=0.672±0.003nm,b=0.787±0.003nm,c= 0.405nmであり,また(100)/(3-10)_{-Al}の方位関係を持っている ことがわかった。 "相の結果とともに,表2に結晶格子および -Al母相との方位関係をまとめて示す。

3.3 nmプローブEDSによる各析出相の組成分析

バランス合金Aおよび過剰Si合金Bの448K,523K時効材中の " 相, 相のnmプロープEDS分析を行った。また、623K時効材中に はCaF₂型の平衡相 が認められ,このβ相の組成分析も比較として 行った。電子線は析出物の<001> __A方向(長手方向)に沿って入 射した。図4に448K時効材中の "相および523K時効材中の 相 の結晶格子像およびnmプロープEDSスペクトルを示す。図4より, 数nmサイズの析出物からMgおよびSiと同定されるピークが明瞭に 認められる。なお,AIピークはAI母相からのものと考えられる。析 出相のMg/Si組成比(原子比)はAI母相からの影響を排除するために Mg-AI,Si-AI間でそれぞれ濃度の直線回帰式を定め,AI濃度0%に 外挿した縦軸切片の値をそれぞれMgおよびSi濃度として求めた。

表3に各析出相のMg/Si組成比(原子比)を示す。448K時効材に認 められる "相のMg/Si組成比は,過剰Si合金Bでは1程度であるの に対して,バランス合金Aでは2に近い値を示し,明確に異なって いる。また過剰Si合金Bでは448K時効材中の "相に対して523K時 効材に認められる 相のMg/Si組成比は大きくなるが,バランス合 金Aではほぼ同じである。なお 相には六方晶と斜方晶が存在する が,Mg/Si組成比の結晶系による差異は認められない。そして623K 時効材中に認められる 平衡相のMg/Si組成比は,過剰Si合金B,バ ランス合金Aともにほぼ平衡組成比2となる。

以上のように, '相は単斜晶, は六方晶および斜方晶の結晶 格子を有し, -AI母相に対して結晶方位関係を持った半整合析出 相である。そして,そのMg/Si組成比は合金成分によって異なり, 平衡組成比2に対してSi過剰側にずれる。そしてこのずれは過剰Si 合金Bの方が大きいことがわかった。このように合金成分によって Mg/Si組成比に違いが認められるが, '相および 相の結晶格子





Precipitate	Crystal lattice	Orientation relationship		
33	Monoclinic a = 0.714 \pm 0.017nm, b = 0.658 \pm 0.013nm, c = 0.405nm, =75 \pm 1	(1 0 0)//(3 –1 0) _{-Al} (0 1 0)//(2 3 0) _{-Al}		
,	<i>Hexagonal</i> a = 0.705nm, c = 0.405nm	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
	<i>Orthorhombic</i> a = 0.672 ± 0.003nm, b = 0.787 ± 0.003nm, c = 0.405nm	(1 0 0) .//(3 –1 0) _AI (0 1 0) .//(2 3 0) _AI		

表 2 各析出相の結晶格子およびAI母相との結晶方位関係 Crystal lattice of the precipitates, and orientation relationship between precipitates and -AI



図 4 バランス合金A中の "相(448K×32.4ks時効材)および 相(523K×3.6ks時効材)の高分解能電子顕微鏡像およびnmプローブEDS スペクトル(電子線入射方向:<001>_」)

High resolution electron micrographs and EDS spectrums of "and

'phase in the alloy A. The electron beam direction was <0.0.1> $_{-AI}$.

表3	析出相のMg/Si比	
Mg/Si ator	nic ratio of precipitates	5

Alloy	" phase (448K × 32.4ks)	' phase (523K × 3.6ks)	-Mg ₂ Si phase (623K × 7.2ks)
Balanced alloy A	1.74 ± 0.07	1.75 ± 0.03	2.10 ± 0.15
Excess-Si alloy B	1.00 ± 0.04	1.21 ± 0.04	2.13 ± 0.05

は同じであり,格子定数も殆ど同じである。したがって,過飽和固 溶体(G.P.Iゾーン) "相 '相 平衡相という析出過程そ のものは,合金成分によって影響されないと考えられる。バランス 合金に対して過剰Si化することによって塗装焼付け温度での時効が 大きく促進され,微細な析出組織が形成されるようになるが,これ は析出物の "析出相のMg/Si組成比が平衡組成比2からSi過剰側へ 大幅にずれることが大きく影響していると考えられる。

新日本製鐵では,本研究に代表されるAI-Mg-Si系合金の析出過程 に関する基礎的な知見をはじめとして,塗装焼付け硬化性に影響を 及ぼす種々の時効析出挙動を総合化して材料設計を行っており,自 動車用塗装焼付け硬化型AI-Mg-Si系合金の実用化に結びつけてい る。

4. 結 言

本研究では,電界放射型電子顕微鏡を用いたnmプローブ電子回折 法,ならびにnmプローブEDS分析法により,AI-Mg-Si系合金の微細 析出物のキャラクタリゼーションを行い,以下の知見を得た。 (1)過剰Si合金, バランス合金ともに, 448K時効で形成される "相 は単斜晶であり,523K時効で形成される 相には六方晶,斜方晶 の2種類が存在する。

(2) "相および 相のMg/Si組成比は平衡組成比2よりもSi過剰側 にずれる。その平衡組成比2からのずれは過剰Si合金の方がバラン ス合金に比べて大きい。

参照文献

- 1) Zhen, L., Kang, S.B.: Scripta Mater. 36, 1089 (1979)
- 2) Miao, W.F., Laughlin, D.E.: Scripta Mater. 40, 873 (1999)
- 3) 山田健太郎,里達雄,神尾彰彦:軽金属,30,215 (2001)
- 4) 佐賀誠,佐々木行雄,菊池正夫,日比野旭 松尾守:軽金属 53 (11) 516 (2003)
- 5) 鈴木寿, 菅野幹宏, 白石泰久: 軽金属 28, 233 (1978)
- 6) Langerweger, J.: Proc. Aluminium Technology '86. Paper No.49, 1986, p.216
- 7) Thomas, G.: J. Inst. Metals, 90, 57 (1961-62)
- 8) Kelly, A., Nicholson, R.B.: Pro. Mater. Sci. 10, 151 (1963)
- 9) Lynch, J.P., Brown, L.M., Jacobs, M.H.: Acta Metall. 30, 1389 (1982)
- 10) 菅野幹宏 鈴木寿 白石泰久:軽金属 28,553 (1978)
- 11) Burger, G.B., Guputa, A.K., Jeffrey, P.W., Lloyd. D.J.: Mater. Charact. 3523 (1995)
- 12) Matsuda, K., Tada, S., Ikeno, S.: J. Electron Microsc. 42, 1 (1993)